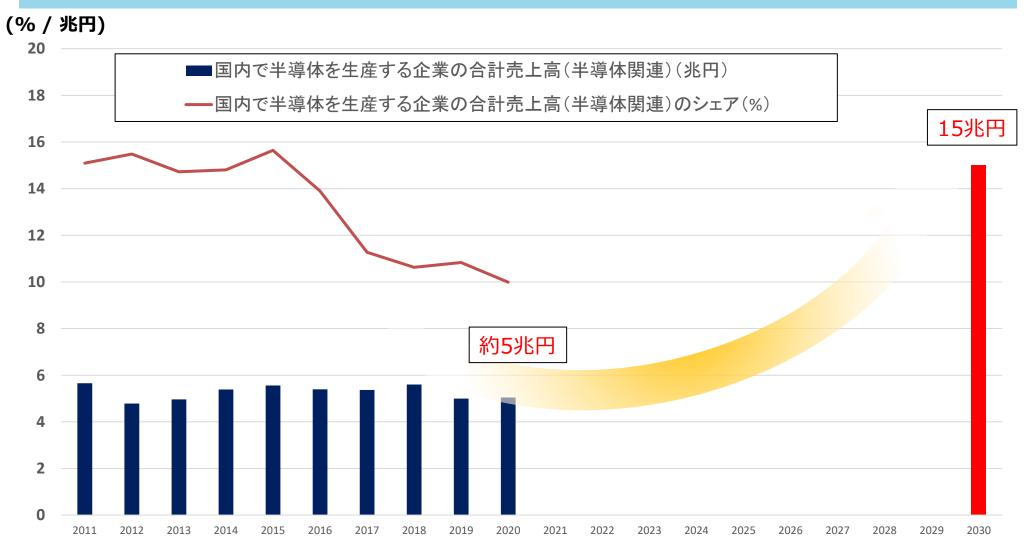
九州半導体人材育成等コンソーシアム (第3回会合) 事務局報告

2023年7月26日 九州経済産業局

1. 九州の現状/全国の動向

半導体・デジタル産業戦略 ~ 売上高の増加目標 ~

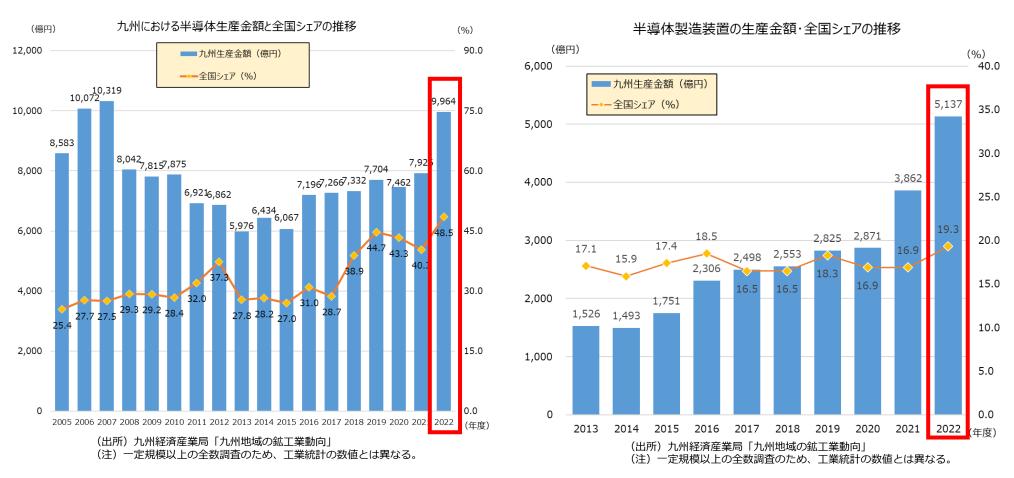
2030 年に、国内で半導体を生産する企業の合計売上高(半導体関連)として、
 15 兆円超を実現し、我が国の半導体の安定的な供給を確保する。



(出典)実績分について、世界全体の売上はOMDIA、日本国内売上は経済産業省「工業統計調査」の品目別出荷額の値を集計。出荷額については、半導体関連(半導体素子、光電変換素子、集積回路)及び、「他に分類されない電子部品・デバイス・電子回路」のうち半導体関連品目を出荷額ベースで按分した値の合計。

九州の半導体産業の動向① 九州の半導体/製造装置の生産の推移

- 2022年度のIC(集積回路)の生産実績は、世界的な半導体需要の高まりにより高水準での生産が続き、2007年度以来**15年ぶりに9,000億円を上回った**。
- ●また、同年の半導体製造装置の生産実績は、国内外の半導体メーカーにおける設備投資が 活発に行われたこと等により**5,137億円となり、過去最高**となった。



九州の半導体産業の動向 合計65件、2兆800億円超 企業の主な設備投資計画・立地協定 (金額は公表企業分の合計額) 三菱電機㈱パワーデバイス製作所 双日傑・メキシケムジャパン傑 日本ファインテック(株) 岡垣工場 九州住友ベークライト㈱ 三菱ケミカル(株) メック(株)北九州工場 【福岡市・パワー半導体】 【北九州市・フッ化水素製造】 【岡垣町·半導体製造装置組立加工】 【直方市・封止材】 【北九州市·電子基板薬品製造】 【北九州市·半導体材料】 ○次世代半導体開発試作棟の建設 ○フッ素原料製造拠点建設 ○設備増強 ○設備増強 ○製造拠点新設 ○新棟建設 ○パワー半導体後工程の新工場棟建設 日本ファインテック(株) 宮若工場 ローム・アポロ㈱筑後工場 ルネサスエレクトロニクス(株) 大分工場 (株)ジャパンセミコンダクター 北原ウエルテック株 【鳥栖市・半導体製造装置部品】 【宮若市・半導体製造装置組立加工】 【筑後市・パワー半導体】 【中津市・マイコン・SOC半導体】 【大分市・パワー半導体】○設備増強 ○新工場建設、立地協定(鳥栖市) ○新棟建設 ○EV等向けパワー半導体 ○設備増強 株SUMCO 【伊万里市・吉野ヶ里町】 の生産能力増強 大分デバイステクノロジー(株) 株カケシタ【大木町・半導体製造装置部品】 ○300mmシリコンウエハ生産基盤整備 (株)佐々木精工 【豊後高田市・製造装置】 【大分市・パワー半導体】○設備増強 (株) **岡本工作機械製作所** (伊万里市·半導体機械修理) ○設備増強 ○新工場建設(移転) 株スズキ ○半導体サービス拠点拡充 デンカ(株)【大牟田市・半導体材料】 【大分市・半導体製造用機器等販売】 (株)レスターエレクトロニクス 株SUMCO 【伊万里市・シリコンウエハ】 ○新棟建設(保管倉庫) ○設備増強 【大津町·半導体製品検査】 ○300ミリウェハ生産能力増強に向けた設備等導入 ○試験設備増強、立地協定(大津町) (株)エリア 【杵築市・半導体テスト開発等】 SUMCO TECHXIV株 【大村市・シリコンウエハ】 ○設備増強 ジャパンマテリアル(株) ○300ミリウエハ生産能力増強に向けたユーティリティ設備等導入 【大津町・半導体製造用ガス供給装置】 日信商工㈱ NISCO熊本 伸和コントロールズ(株) ○立地協定(大津町) 佐賀県 大分県 【菊池市・装置部品】○工場新設 【大村市·半導体製造装置修理】○拠点新設 NRS(株) 【大津町·半導体関連化学品輸送】 日本電子材料㈱ ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) 長崎TEC ○拠点新設、立地協定(大津町) 【菊池市・プローブカード】○新棟建設 【諫早市・CMOSイメージセンサー】○工場拡張 エアウォーター(株)【大津町・特殊ガス等】 **倉敷紡績(株)** 【菊池市·製造装置用樹脂加工品】 京セラ(株) 【諫早市・先端半導体関連部品】 ○半導体向け特殊ガス保管倉庫等の拠点整備 ○新棟建設、立地協定(菊池市) ○新工場建設 クアーズテック(株) (株)中園工業所(延岡市·製造装置部品) 応用電機(株) 【菊池市·半導体検査装置】 (株)インターアクション 【川棚町・フォトマスク】 ○新棟建設 ○新工場建設、立地協定(菊池市) 【長崎市・光学系装置】○開発拠点新設 ○設備増強 (有) 花菱精板工業 【延岡市·製造装置部品】 平田機工(株)【菊池市·半導体関連生産設備】 北川精機株【長崎市・プリント基板関連装置】 ○移転増設 ○丁場建替拡張 ○拠点新設、立地協定(長崎県·長崎市) 鹿児島県 吉川工業アールエフセミコン(株) 東京応化工業(株)【菊池市·高純度化学薬品】 株群原製作所 カンケンテクノ(株) 【新富町・テスト工程】○工場増設・設備増強 ○新工場建設、立地協定(菊池市) 【南関町・半導体製造装置】 【玉名市・半導体関連機器】 ○新棟建設 ○新工場建設 □-ム(株)【国富町・パワー半導体】 ○SiCパワー半導体生産拠点新設 第一電材エレクトロニクス(株)【山鹿市・電線ケーブル】 ルネサスエレクトロニクス(株) ○新工場建設、立地協定(山鹿市) 【熊本市・マイコン】○設備増強 三菱電機株 【菊池市、合志市・パワー半導体】 日本マーテック(株) 淀川ヒューテック(株) (株)JCU【益城町·半導体関連薬品】 ○SiCウエハに係る新工場棟建設及び設備増強 【菊池市・半導体分析】○事業所開設 マイクロカット(株) 【霧島市・製造装置部品】 【益城町·製造装置部品】 ○新棟建設 ○工場増設 東京エレクトロン九州(株)【合志市・半導体製造装置】 ○新工場建設 株SCREEN SPE サービス 京セラ㈱ 国分工場 ○感光剤の塗布・現像を行う装置や洗浄装置の開発を行う開発棟の建設 【益城町·半導体製造装置保守】 【霧島市・積層セラミックコンデンサ(MLCC)等】 (株)オジックテクノロジーズ ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(株) 熊本TEC ○新棟建設 ○MLCC生産容量拡大や技術開発強化を目的とし 【合志市】〇用地取得(表明) 【合志市·表面処理】○設備増強 た新工場の建設 日本通運㈱ 【益城町·物流倉庫】○倉庫新設 東フロコーポレーション(株) 【霧島市・流量計】 Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(株) ○移転増設、立地協定 (霧島市) 【菊陽町・ファウンドリー】 〇新工場建設 (22/28、12/16 nm) (株)ケイ・エム・ケイ (宇城市・製造装置部品) 京セラ(株) 鹿児島川内工場 富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ(株) ○新工場建設、立地協定(宇城市) 大陽日酸株 【菊陽町・特殊ガス】 【薩摩川内市・有機パッケージ等】 ○保管施設開設、支店移転 【菊陽町・電子材料】○設備増設 (株)テラプローブ【芦北町・テスト工程】 ○有機パッケージ、水晶デバイス用パッケージの生産 ナカヤマ精密(株) SUS株式会社 熊本事業所 ○設備増強、立地協定(芦北町) 増強を目的とした新工場建設 【菊陽町・製造装置部品】○事業所増設 【菊陽町・製造装置部品】○新棟建設 各社・各県・経済産業省のHPを元に九州経済産業局作成(2021年4月~2023年7月14日時点)

全国/九州における半導体産業を巡る動向

	1月~3月	4月~6月	7月~9月	10月~12月	1月~3月	4月~7月
1. 全国の動き	半導体・デジタル産	業戦略検討会議(4 _/	/14、7/20、12/19) 4年度第2次補正予算		半・デジ戦略検討	会議(4/3、5/30) 版戦略公表(6/6) (5/18-19)
①先端半導体の 製造基盤確保	5G促進法及びNI 法の改正・施行(3/1) (6/:	17)	A·WD認定(7/26) MICRON認定(9	/30)	
②次世代半導体 プロジェクト		IBMکا	ImecとRapidusの Rapidusのパートナーシ	研究開発プロジェクト MOC締結(12/6) Ra ップの締結 (12/13)	pidus進出表明(2/2 Rapidusへの追加す	援(4/25)
③経済安全保障 (SC強靱化))の設立認可(12/19) (12/23) 取組方針	771	認定(4/28) 2回認定(6/16) 第3回認定(7/14)
2. 各地方ブロックで のコンソーシアムの	東北半導体・エレク	成等コンソーシアム(3, フトロニクスデザイン研究	冗会(6/10)		育成等連絡協議会(電道光道休 社会成為	(2/17) (推進協議会(6/2)
設立	ļ Ķ	西蓄電池人材育成等 中国地域半導体	コンソーシアム(8/3) 関連産業振興協議会			育成連絡会議(6/2)
3. 九州半導体 人材育成等コン	コンソーシアム設 (3/29) ※再掲	(5/19)	成WG、サプライチェー	ン強靱化WG 準備・	第2回会合 (3/30) 设置·活動	第3回会合
ソーシアム					知財補助 NE	」金·採択(6/8) DO事業申請(6/30)
		高専による	半導体工学概論等コン	ソーシアム各構成機関	による活動展開	同左(高専人材)
4. 九州各県等による 産学官協議体の 設立 等	「──→ 福 ながさき半導体ネッ		産業振興会議 設立(D) さが当 北九州半導体ネット。	6/2) - 導体フォーラム 設立 フーク 設立(7/20)	(10/12)	
	熊本県半導体人	材育成会議(3/17)			業推進ビジョン 策定	(3/30) 6

2022年

2023年

2. コンソーシアムでの活動について(2023年度)

コンソーシアム活動の方向性

1.コンソーシアムの構成について

- ① コンソーシアムは、規約第3条に掲げる趣旨(前条の目的に賛同し、**自らが保有する資源の提供 等コンソーシアムに協力を惜しまない**)に賛同する機関の集合体。
- ② 今後も構成機関による提案・活動、そして、一層の構成機関間の連携等によって、九州が一体となった活動を展開する。
- ③ 今後も、第3条の趣旨に賛同し参画を希望する機関があるときは、規約に基づき、参画の可否を 判断する。(=間口は綴じない)

2.コンソーシアムの活動について

• <u>九州が目指す3つの姿</u>を実現するため、構成機関が一丸となり、規約第2条に掲げる<u>3つの取組</u>の柱にそった活動を推進する。



九州が目指す3つの姿

- 1. だれもが「半導体は社会基盤の主人公である」とその価値を理解している九州
- 2. だれもが「半導体を学ぶ楽しさ」に共感している九州
- 3. 半導体産業で働くことに「誇り」と「生き 甲斐」を実感する九州

◆取組の3つの方向性 ①半導体人材の育成と確保 ②企業間取引・サプライチェーンの強化 ③海外との産業交流促進 後ほど、安浦/鈴木 WG座長より 活動状況及び活動計画を説明

コンソーシアムと2つのワーキンググループ

- ■コンソーシアムの取組は、全体会合において構成機関間で共有と意識の統一を行う。
- ■取組の具体化と実行は、コンソーシアムの下に設置する2つのワーキンググループ(WG)において行う。WGには、構成機関や有識者等が参加し、事務局はSIIQが担う。

※全体推進

九州半導体人材育成等コンソーシアム

(代表幹事:九州経済産業局長、SIIQ筆頭副会長)

- ※2022年3月29日設立。
- ※九経局が会合開催等の事務を担う

※具体的活動の推進(2つのWG)

- ※2つのWGは、2022年5月18日設置。
- ※SIIQがWGの事務局を務める。

①人材育成WG

②サプライチェーン 強靱化WG



※2つのWGの活動に含まれる

※「海外との産業(人材含む)交流促進」(3本柱の1つ)

2.-1 2023年度 活動の方向性について (3つの方向性:2つのWG、海外との交流)

2023年度 コンソーシアムの活動について

3つの方向性

- 半導体人材の育成・確保(⇒人材育成WG)
- 半導体大手企業と地場企業、ユーザー企業との取引強化(⇒サプライチェーン強靱化WG)
- 海外との産業交流促進(⇒「九州・台湾半導体交流訪問団」のフォロー、新展開)

1. 半導体人材の育成・確保

①半導体産業の魅力発信

【現状】

- ・理系学生等への認知が不充分で、半導体、半導体産業の 魅力が浸透していない
 - 例)半導体産業に「関心がある」学生等は、半数程度(51%) 「半導体産業で働きたいと思わない」が6割超(61.4%)

【活動内容】

- ・半導体人材裾野拡大に向けたコンテンツの検討・試作
- ・教員向け企業研修会の実施 等

②人材育成·確保

【現状】

- ・高専での育成、大学等での社会人育成、出前授業が各地で始動。複数の大学等で次年度から人材育成体制が強化
- ・九州では、1,000人程度の人材不足が続く見通し
- ・グローバルレベルの人材育成について有識者による議論開始
- ・台湾では、企業が大学等に資金・人材を投入。共同研究や 即戦力人材の育成につなげている (⇒3, 海外・・へ)

【活動内容】

- ・半導体人材受給ギャップ、教育・輩出ポテンシャル【調査】
- ・汎用的・横断的な学習コンテンツの検討・試作
- ・大学連携によるプロフェッショナル・グローバル人材育成の検討

2. 半導体大手企業と地場企業等との取引強化

③サプライチェーン強靱化

【現状】

- ・設備投資・新規立地が活性化。九州のプレゼンスが向上
- ・企業間取引では、ロックダウン等による稼働停止を受け、サプライチェーンが混乱。企業間ネットワーク強化の必要性を確認 【活動内容】
- ・顔の見えるネットワーク構築に向けた「連携の深化と拡大」
- ・設計・開発力強化などの「新たなビジネスモデル I検討WS開催
- ・脱炭素などグローバルサプライチェーンで必要となる勉強会開催 等

3. 海外との産業交流促進

4 台湾との産学交流促進

【現状】

- ・「九州・台湾半導体交流訪問団」の訪台を機に、現地及び当地 サプライチェーン参入への期待が上昇
- ・現地大学等への訪問を機に、大学間で交流拡大の機運が萌芽【活動内容】
- ・SEMICON Taiwan (9月) での訪台 (九州・台湾半導体技術・人材交流国際シンポジウム/現地調査)
- ・台湾EXPO(11月)での訪日団受入れ等

(仮称)九州・台湾半導体技術・人材交流 国際シンポジウム(一部・調整中)

- ▶ 前回2月の台湾ミッションの成果創出を目指し、「セミコン台湾2023」開催にあわせて、九州・台湾双方の学術界や産業界関係者によるシンポジウムを開催する方向で台湾側と調整中。
- ▶ 本シンポジウム開催を機に、具体的な産学交流を加速させるとともに、SIIQとITRI(台・工業技術研究院)の関係強化を図る。

◆主催:九州大学、九州半導体人材育成等コンソーシアム、(一社)九州半導体デジタル・イノベーション協議会、工業技術研究院(台・ITRI)ほか

◆ 日 時:2023年9月7日(木)13:00~16:55

◆場 所:2023セミコン台湾展示会 南港展覧館第一会場5階500会議室(70~100名)

◆ テーマ : 台湾と九州における半導体関係の技術・人材交流について(仮)

(仮称) 台湾・九州半導体技術・人材交流国際シンポジウム (案)

イベント受付/入場 (※同時通訳あり)

講演者1(台湾:学術界)陽明交通大学 侯拓宏 教授(台湾半導体研究中心)

講演者 2 (九州:学術界) 九州大学 白谷正治 副学長

講演者3(台湾:研究機関)ITRI電子光電システム研究所 駱韋仲 副所長

講演者4 (九州:産業界) ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング 山口宜洋 社長

講演者 5 (台湾:産業界) 益芯科技 (CMSC) 陳仲羲 董事長

講演者6 (九州:産業界) 三菱電機パワーデバイス製作所 山田順治応用技術統括

パネルセッション

ホスト: ITRI 胡竹生協理、九州半導体人材育成等コンソーシアム 岩上代表幹事

参加者:ITRI(駱韋仲副所長)、陽明交通大学(侯拓宏教授)

九州大学(白谷正治副学長)、ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング(山口官洋社長)

三菱電機パワーデバイス製作所(山田順治応用技術統括)、CMSC(陳仲羲董事長)

記念写真

(参考) 「セミコン台湾2023」

展示会の開催時間

- ·2023年9月6日(水) 10:00-17:00
- ·2023年9月7日(木) 10:00-17:00
- ・2023年9月8日(金)10:00-16:00

(参考:2022年実績)

来場者数:45,000人 / 出展社数:707社











出典: SEMI 國際半導體產業協會のYouTubeチャンネルより (SWMICON Taiwan2022の様子) 12

年度スケジュール

	2023年			2024年
	4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
九州半導体人材 育成等コンソーシ アム		● 第3回会合 (7/26)		● 第4回会合 (2or3月下旬)
人材育成等 WG	NEDO調 (7/203 サブWG(サブWG(サブWG(トップ人材MTG ●第1回(4/7) ●第2回	採択) 「学習教材) ••••• 魅力発信) ••••••	● 第2回WG (11月頃) 回(9月頃) ●第4回	第3回WG (2月頃)
サプライチェーン 強靱化WG	l	● 第1回WG (8/8) (採択済) 補:設計·開発力強化) /S(候補:BCP、物流)	● 第2回WG (11月頃)	● 第3回WG (2月頃) ►
【参考】 出前講座 教員向け研修会 海外交流事業	佐世保高専、SIIQ、九工 ●北九州高専、FAIS(4/2 高校、大学 大分高専、大分県	十五次京市 CHO	熊本高専、SIIQ 大分大、SIIQ、大分 教員向け	

2.-2 構成機関による取組・活動について

コンソーシアム構成機関による取組・活動状況

- 59機関が、171件の人材育成に係る事業・取組を実施予定(実施済を含む)
- うち、84件(49.1%)の事業・取組が、新規・拡充/強化されている事業
- 産業界での事業・取組件数が73件と多く、教育機関では新規事業や拡充/強化されている 事業・取組の割合が高い(63.2%)ことが特徴。【後述】

構成機関へのアンケート調査結果

■回答機関数:78機関

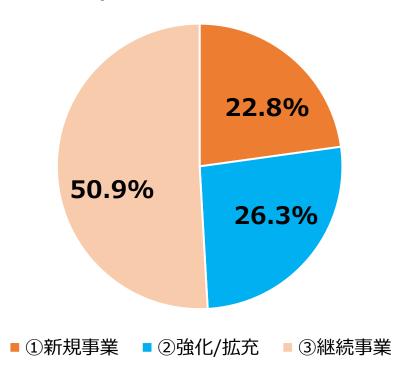
(n = 89)

■回答内訳(件数):

事業	実施機関	59		
	①新規事業(件数)			
	②強化/拡充する事業(件数)	45		
	③継続事業(件数)	87		
	171			
事業	19			

- 注1) 各機関からの回答をもとに集計しているため、同一の事業を Nつの機関が連携して実施した場合は、N件としてカウントして いる。以下同じ。
- 注2) ①新規、②強化/拡充、③継続の区分については、回答機関の判断による。以下同じ

事業・取組状況(2022年度との比較)



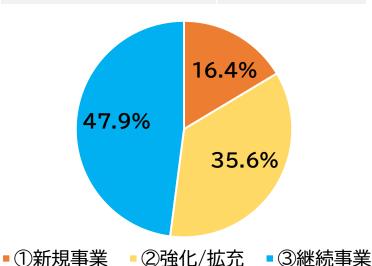
出所)構成機関への事前アンケートをもとに事務局作成

産業界の取組・活動状況

- 産業界では、37機関が73件の事業・取組を実施予定(実施済を含む)
- うち、38件(52%)が新規、拡充/強化されている事業

■回答内訳:

①新規事業	12件
②強化/拡充	26件
③継続事業	35件
計	73件



注1) 各機関からの回答をもとに集計しているため、同一の事業をNつの機関が連携して実施した場合は、 N件としてカウントしている。以下同じ。

注2) ①新規、②強化/拡充、③継続の区分については、回答機関の判断による。以下同じ

■取組事例:

- 1 新規事業
- ○半導体人材育成カリキュラムを作成。
 全国46拠点の訓練校にて展開。【人材派遣業】
- ○リスキリング教育及び半導体工場にて働くために必要な安全教育、業績改善教育のカリキュラムを台湾を参考に強化。【半導体製造装置製造業・人材派遣業】

②強化/拡充

- ○高等学校への企業・業界説明会実施の拡充・強化 実業高校に加え、普通校(進学校)への説明機会拡充【非金属鉱 物製品製造業】
- ○半導体設計分野での<u>設計者教育を実施</u>中。 年度内はほぼ毎月 1回を計画済。【コンサルティング業】
- ○2023年4月、熊本県大津町に全国で9つ目の教育施設を開設。 施設には半導体製造装置を導入し、実際に装置を動かしながら 保全・メンテナンス等の訓練を実施。【人材派遣業】
- ○社内訓練施設の**装置を拡充**し、従来座学でしか学べなかった工程についても順次、実機で学習できるよう準備中。【卸売業・人材教育】

3継続事業

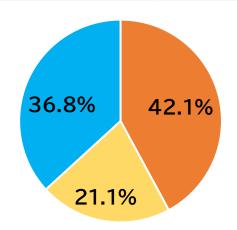
○県内の高校向けの説明会【集積回路製造業】 既存の会社説明会資料を使いながら半導体業界や活躍する エンジニアの幅広さを説明。4月入社のOB社員に協力してもらい、 Teamsで台湾とつないで研修や暮らしの状況を説明。 16

教育機関の取組・活動状況

- 教育機関では、16機関が19件の事業・取組を実施予定(実施済を含む)
- うち、12件(63.2%)の取組・事業が、新規、拡充/強化されている事業

■回答内訳:

①新規事業	8件
②強化/拡充	4件
③継続事業	7件
計	19件



●①新規事業●②強化/拡充●③継続事業

■取組事例:

1新規事業

- ○「価値創造型半導体人材育成センター」を新設。【国立大学】
- ○半導体関連基礎研究を中心に、九州の2大学や企業との**共同研究を** 実施する施設を整備。【国立大学】
- ○半導体人材育成カリキュラム構想をスタート。 県やSIIQと連携し、県内企業の協力を得て、今年度から「半導体概論」を開講。【国立大学】
- ○幼児、小学生向けに市科学館で毎年開催している**理科教室において 半導体関連のテーマを展開**することを予定。【国立大学】
- ○今年度下期(10月~)より、情報科学専門学校の4年課程に在籍する学生の3年生に対して、選択科目として半導体に関する授業を新たに導入することを検討中(1単位分:約30時間)【専門学校】

②強化/拡充

○新たな研究科開設(2024年4月予定)に併せてカリキュラムを改変 博士前期課程でほぼ全大学院生が「マイクロデバイス概論」「半導体 マニュファクチャリング総論」を受講できる体制とする予定。【国立大学】

3継続事業

- ○今夏に開催予定のオープンキャンパスで、**高校生向けに半導体を** テーマにした模擬講義を行う予定。【私立大学】
- ○「半導体工学概論」の内容を更新し開講。【高専】
- ○情報学部1年生を対象とした「**半導体回路設計コンテスト」**を開催。 【私立大学】

注1) 各機関からの回答をもとに集計しているため、同一の事業をNつの機関が連携して実施した場合は、 N件としてカウントしている。以下同じ。

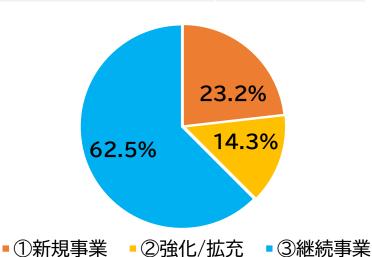
注2) ①新規、②強化/拡充、③継続の区分については、回答機関の判断による。以下同じ

行政機関の取組・活動状況

- 行政機関では、11機関が56件の事業・取組を実施予定(実施済を含む)
- うち、21件(38.7%)の取組・事業が、新規、拡充/強化されている事業

■回答内訳:

①新規事業	13件
②強化/拡充	8件
③継続事業	35件
計	56件



■取組事例:

1新規事業

- ○半導体デザインセンターの誘致。【政令市】
- ○工業高校において半導体人材育成の検討開始。R5.5月に高校見学・ 意見交換会開催。(企業や大学、計17団体参加)【県】
- ○**就職活動を始める前の学生**を対象に半導体業界の魅力・未来を伝える講話及び**県内半導体関連企業による講話**。【県】

②強化/拡充

- ○<u>普通科高校向け</u>に、<u>県内半導体関連企業から講師を招聘</u>し、学びの幅を広げるとともに、進学及び就職時の選択肢へ繋げる<u>講演会</u>を開催。
- ○大学と連携し,同大キャリアデザイン講座及び工学部の授業において、 県内半導体関連企業による講座を開催。【県】

③継続事業

- ○**Z世代に半導体業界の魅力を伝えるためのシンポジウム**や、実際に半導体関連企業で働く魅力を伝えるオープンファクトリーの開催等に教育機関との連携を強化しながら取り組むことで、将来にわたって半導体業界の人材確保を図る取組を継続。【県】
- 共同研究に向けた企業と大学とのマッチングイベント実施、各種広告媒体を活用した半導体業界のPR(学生・保護者向け)、半導体業界セミナー(動画による大学生向け業界PRセミナー)等を実施。【県】

注1) 各機関からの回答をもとに集計しているため、同一の事業をNつの機関が連携して実施した場合は、 N件としてカウントしている。以下同じ。

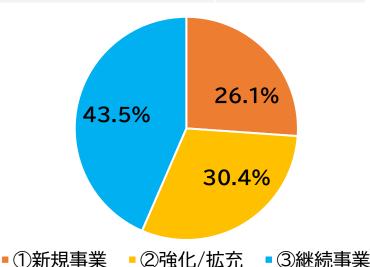
注2)①新規、②強化/拡充、③継続の区分については、回答機関の判断による。以下同じ

協力機関・支援機関の取組・活動状況

- 協力・支援機関では、14機関が23件の事業・取組を実施予定(実施済を含む)
- うち、13件(56.5%)の取組・事業が、新規、拡充/強化されている事業

■回答内訳:

①新規事業	6件
②強化/拡充	7件
③継続事業	10件
計	23件



■取組事例:

①新規事業

- ○これから半導体関連業務を目指す方や半導体関連業務に係る若手技術者の方を対象に、半導体産業の「全体俯瞰」「ものづくりのつながり」「基礎知識」を提供する「半導体基礎講座(座学)」を4講座体系的に整備して4月から実施。【協力機関】
- ○熊本県技術短期大学校と連携し、**会員企業を講師として派遣**(8企業・各1コマ)【協力機関】

②強化/拡充

- ○台湾の半導体設計企業との交流会を実施予定。【協力機関】
- ○デバイス(半導体)からサービスまで幅広い活動を支援している 「福岡DXコミュニティ」および「One Kyushu DXイニシアティブ」の相談 機能/マッチング機能をさらに強化し、「DXなんでも相談窓口(仮称)」 として7月3日にサイトを公開。「協力機関」

③継続事業

- ○半導体産業をターゲットとする「多様な連合体形成」のための将来ビジョン 策定に向けた**九州半導体産業動向調査**。【協力機関】
- ○知的財産を活用したサプライチェーン強靭化のための地元企業に対する助言・支援の提供。【協力機関】
- ○小冊子の配布 (①スマホのなかをのぞいてみよう、②デジタル技術の明日をのぞいてみよう) 【協力機関】
- 注1) 各機関からの回答をもとに集計しているため、同一の事業をNつの機関が連携して実施した場合はN件としてカウントしている。以下同じ。
- 注2) ①新規、②強化/拡充、③継続の区分については、回答機関の判断による。以下同じ

(参考) 2023年度 構成機関による取組事例一覧 (予定・検討中含む)

	20254	一文 1件以			是()是	・快韵中さむ)	
	小学校	中学校	高校	高専	大学	大学院	社会人
1.		企業の魅	力発信動画制作、Z世代	・保護者向けシンポジウム	、オープンファクトリー	- 【佐賀県】	
					業界 動画制作 【長		
魅力発信				導体ネットワーク特集放明	快)、業界PR記事掲 「	載、業界PRポスター製 	と作【長崎県】
	46/6711	<i>ゆめみ</i> らいソーク 2 0 	22出展【北九州市】	CEATEC 2022·半	 	 2 【IFITA等】	
	业道 <i>体</i> 7				カリキュラム改変	半導体関係の教員	半導体基礎講座
2.		ATT 数型 奇県】	出前授業	半導体工学概論、デ バイス工学	【福大、長崎大】	干等体関係の教員 増【各大学】	の整備・実施
人材育成		 EBライブ作成	【SIIQ】熊本工業高 【佐賀県】唐津東高	【佐世保高専】	半導体教育に特		[FAIS]
		 	致遠館高		化した学士課程	価値創造型半導体 人材育成センター開	半導体講座
	教材(小冊子)	の作成・配布	【九州大】	半導体工学概論	創設【熊本大】	設【九州大】	(リアル/オンライン)
	(JEI		→九州内の高校	【熊本高専】	半導体人材育成		【システム開発技
	出前授業		オープンキャンパスで	半導体専門講座	カリキュラム開始 【大分大/SIIQ/	「マイクロデバイス設計・製造・活用総合	術カレッジ/ふくお かIST】
	【熊本県、崇城		模擬講義【近大福岡】	一一等体等门神座 産学連携講座	大分県】	研究センター」開設	_
	大学、企業】		工業高校での検討開	【大分高専】	半導体製造実習	【長崎大】	基礎講座、専門講座、技術者塾【大分
			始【長崎県、企業】	11, 14, 11, 10° pp ++ T++=++	装置の導入	半導体を中心とす	煌、双帆石型1人刀
			電子科定員増	半導体活用基礎講 座【北九州高専	【近大福岡】	る共同研究施設の	人材育成経費への
			【大分工業高校】	/FAIS]	産学連携講座	整備【熊本大】	補助【鹿児島県】
			企業と教員等との		【鹿児島大】		
			情報交換会・研修			F修)【九州工業大学	等】
			会【鹿児島県】		望体技術者検定3級セミナー【北九州市】		
			出前	授業【熊本県、鹿児島県】		半導体講義、技術	
			教員	向け企業研修会【SIIQ]]	講義、プロセス見学 【宮崎大】	
3.			合同企	業説明会・、ジョブカフェ、	UIJターン支援等に。		共【各自治体】
人材確保			企業プ	ロモーションツアー・WEB	インターンシップ【福	岡県】	自社訓練施設の
A L'I HIT IN			探求学習プログラム	ものづくりオーダーメイ	・ <mark>イド訓練 【福岡県】</mark>		開設・拡充。カリ キュラム拡充【人
			の展開【人材企業】				材各社】
赤字	は新規・抗	広充	テクノ	ピッチ・企業見学会【大学			
73.3					業復興EXPO【熊本		
			インターンシッ	プ、企業説明会、出前講	座・授業、工場見学	【各企業】	<u>2</u> (

3. 規約改正について

規約改正について

主な改正理由

- ① 2023年6月6日、「**半導体・デジタル産業戦略」が改定**されたことを追記。
- ② 共同事務局の「九州半導体・エレクトロニクスイノベーション協議会」が、**本年4月より新たに「一般社団法人九** 州半導体・デジタルイノベーション協議会」に改組したことによる改正。
- ③ 構成機関を新たに13機関追加したことによる「別紙 コンソ構成機関一覧」の改正。

(目的)

第2条 コンソーシアムは、令和3年6月4日に経済産業省がとりまとめた半導体・デジタル産業戦略<u>(令和5年6月6日公表の改定版含む)</u>及び令和3年11月8日に政府の新しい資本主義実現会議において本部決定した「緊急提言」の主旨に則り、九州地域において次の事項に取り組み、我が国の半導体産業基盤の強化を図ることを目的とする。

(構成)

- 第3条 コンソーシアムは、前条の目的に賛同し、自らが保有する資源の提供等コンソーシアムに協力を惜しまない半導体関連企業、関係団体、支援機関、教育機関、国の行政機関並びに関係地方公共団体等の別表に揚げる機関によって構成する。
- 2 コンソーシアムに幹事を置く。
 - 一 経済産業省九州経済産業局長及び<u>一般社団法人</u>九州半導体・<u>デジタルエレクトロニクス</u>イノベーション協議会会長<u>が指名した者</u>が共同でコンソーシアムを代表する幹事(以下「代表幹事」という。)を務めるものとする。
 - 二 代表幹事は、コンソーシアムの目的に照らし参画が適切でないと認められる場合を除き、構成機関を追加することができる。
 - 三 代表幹事は、必要と認めるときは、幹事を追加することができる。
 - 四 幹事の任期は、令和65年3月31日までとする。ただし、再任することができる。

(事務局)

第7条 コンソーシアムは、主たる事務局を経済産業省九州経済産業局内に置き、一般社団法人九州半導体・デジタルエレクトロニクス イノベーション協議会が事務局を補佐する。

(別紙)「九州半導体人材育成等コンソーシアム構成機関一覧」に<mark>新規加盟機関を追加</mark>。(次頁参照)

○九州半導体人材育成等コンソーシアム構成機関一覧

	7/11.	十等仲人材育成寺コノノーンアム構成成民一見
	1	株式会社アスカインデックス
	2	株式会社アムコー・テクノロジー・ジャパン
	3	エア・ウォーター株式会社
	4	株式会社エイジェック
	5	エスアイユー株式会社
	6	SMC株式会社
	7	NRS株式会社
	8	株式会社OSナノテクノロジー
	9	株式会社オジックテクノロジーズ
		株式会社〈まさんメディクス
		計測エンジニアリングシステム株式会社
		サクセスインターナショナル株式会社
		櫻井精技株式会社
		株式会社SUMCO
		株式会社ジーダット
	16	Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社
		株式会社ジャパンセミコンコンダクター
		JSR株式会社
		株式会社スズキ
		株式会社スタッフサービス
産		ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング株式会社
業		株式会社タケシタ
界		中央電子工業株式会社
		株式会社テラプローブ
		株式会社デンソー
		東京エレクトロン九州株式会社
		東京応化工業株式会社
		<u>東芝情報システム株式会社</u>
	_	日研トータルソーシング株式会社
	30	日清紡マイクロデバイスAT株式会社
		日総工産株式会社 株式会社日本マイクロニクス
		株式会社ピーエムティー
		株式会社藤田ワークス 株式会社マイスティア
	37	株式会社マイナビ 三菱電機株式会社 パワーデバイス製作所
	_	二変电機体式会社 パソーテバイス製作所 株式会社安川電機
		WTエイム株式会社
		ロロコム体式会社
		リクルーティング・パートナーズ株式会社
		ルネサスエレクトロニクス株式会社
	בד ו	「小小女」エノール「「フノソノ

	44	学校法人岩崎学園
	45	国立大学法人大分大学
	46	国立大学法人鹿児島大学
	47	国立大学法人九州工業大学
	48	国立大学法人九州大学
	49	学校法人近畿大学 産業理工学部(福岡キャンパス)
	50	熊本県立技術短期大学校
脊	51	国立大学法人熊本大学
教育 機関	52	独立行政法人国立高等専門学校機構
関	53	国立大学法人佐賀大学
	54	崇城大学
	55	東海大学 九州キャンパス
	56	国立大学法人長崎大学
	57	学校法人福岡大学 半導体実装研究所
	58	国立大学法人宮崎大学
	59	学校法人早稲田大学 情報生産システム研究センター
		福岡県
		佐賀県
		長崎県
		熊本県
行		大分県
政		宮崎県
機		鹿児島県
関	67	北九州市
		福岡市
		熊本市
		文部科学省 2225年242
	71 72	経済産業省 国土交通省九州運輸局
	73	国工文通省ル州連制局 大分県LSIクラスター形成推進会議
	74	かごしまモノづくり推進協議会
	75	公益財団法人北九州産業学術推進機構
	76	一般財団法人九州オープンイノベーションセンター
	77	公益財団法人九州経済調査協会
	78	一般社団法人九州経済連合会
l	79	公益財団法人九州先端科学技術研究所
協	80	一般社団法人熊本県工業連合会
力	81	公益財団法人佐賀県産業振興機構
機関	82	国立研究開発法人産業技術総合研究所 九州センター
	83	SEMIジャパン
	84	独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部
	85	一般社団法人電子情報技術産業協会(JEITA)
	86	株式会社日本政策投資銀行
	87	独立行政法人日本貿易振興機構 福岡貿易情報センター
	88	公益財団法人福岡県産業·科学技術振興財団
	89	明倫国際法律事務所
事務局		経済産業省九州経済産業局
	カク	九州半導体・デジタルイノベーション協議会

(別紙)